

# 京东方科技集团股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026-014

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>   |
| 参与单位名称        | 银华基金：方建、吴文蔚<br>华泰证券：郇正林、韩烁晴、程实   |
| 时间            | 2026年5月25日   |
| 地点            | 电话会议   |
| 上市公司接待人员姓名    | 郭红 副总裁、董事会秘书<br>罗文捷 证券事务代表<br>张妍 董事会秘书室工作人员  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p><b>1、公司如何看待 LCD 产品价格及稼动率趋势？</b></p> <p><b>答：</b>根据咨询机构数据及分析，受体育赛事备货拉动、成本风险驱动、行业坚持“按需生产”等因素影响，2026 年一至四月各主流尺寸 TV 产品价格全面上涨；随着体育赛事与促销季备货收尾，预计五月份主流尺寸 TV 价格持稳。IT 方面，主流尺寸 MNT 延续微幅上涨态势，NB 面板价格持续平稳。</p> <p>稼动率方面，根据咨询机构数据，三月、四月行业稼动率持续维持高位，五月行业持续践行“按需生产”，稼动率预计回落至 80%左右。</p> <p><b>2、公司布局玻璃基封装基板、钙钛矿和光互联相关领域的原因和优势是什么？</b></p> <p><b>答：</b>围绕公司多年来积累的显示技术、玻璃基加工能力和大规模集</p> |

成智造能力三大核心优势，根据“第 N 曲线”理论指导下的“屏之物联”战略，公司通过相关能力的复用，着重布局玻璃基封装基板、钙钛矿和 MicroLED 光互联相关应用作为未来业务发展的重要方向。

为加快相关业务发展，与合作伙伴共同探索相关领域具有商业潜力的技术与市场机会，近日，公司与康宁公司签署了合作备忘录。该备忘录的签署有助于双方建立长期、稳定、互信的战略合作伙伴关系，围绕双方擅长领域开展全方位合作，共同提升双方在全球相关产业中的竞争力和影响力。

具体合作内容和风险提示，请关注公司于 5 月 21 日、5 月 22 日披露的《关于与康宁公司签署合作备忘录的公告》（2026-045）、《关于公司签署合作备忘录的风险提示公告》（2026-046）。

### **3、公司玻璃基封装基板、钙钛矿、光互联相关业务进展介绍**

**答：**玻璃基封装基板业务方面，公司于 2024 年投资 9.93 亿元建设玻璃基封装基板试验线。目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。截至目前，公司还未实现批量生产，该业务尚未实现量产营收。

钙钛矿业务方面，公司自 2024 年至今建设了手套箱（25mm\*25mm）、实验线（300mm\*300mm）和中试线（1200\*2400mm）三大平台，采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发，三大研发平台总投资近 10 亿元。目前公司正持续相关产品技术开发，并与国内相关客户开展寿命实证等工作。目前产品化进程以示范实证项目落地为主，尚未实现量产营收。

光互连业务方面，公司下属子公司于 2023 年投资建设 MicroLED 芯片生产线。目前公司下属子公司的 MicroLED 光互联芯片已产出相关样品并为客户送样。截至目前，该业务尚未形成销售收入。

### **4、公司投建的 8.6 代 AMOLED 生产线量产时间？**

**答：**为更好的应对柔性 AMOLED 在高端中尺寸产品领域的需求，公司于 2023 年 11 月宣布投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，该项目已于 2024 年 3 月完成奠基，9 月完成封顶，2025 年 5 月 20 日提前 4 个月开始工艺设备搬入，同年 12 月点亮，预计于 2026 年年中实现量产。该产线进入量产阶段将有力推动全球 OLED 显示产业向中尺寸领域加速迈进，并进一步强化公司在显示产业的整体竞争力。

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p><b>5、公司未来折旧和资本开支的趋势？对于创新业务所需的资本开支，公司是否会进行增发？</b></p> <p><b>答：</b>未来，随着公司存量产线折旧持续减少，在建产线项目综合考虑产能爬坡情况分阶段进行转固，公司总体折旧金额将在 2025 年的基础上开始下降。</p> <p>资本开支方面，显示行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，未来随着公司投资规模的下降，公司资本开支金额也将逐渐降低。对于布局创新业务带来的资本开支，公司暂无股权增发计划。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否   |
| 附件清单                 | 无   |
| 日期                   | 2026 年 5 月 25 日   |